

(ご参考)シルバーエンジニアのメンバー(例)

氏名	年齢	出身企業	部門
A1	41	エリスネット	部品情報管理
A2	54	日本ビクター	開発、設計
A3	60	パイオニア	部品技術、開発購買
A4	49	PFU	開発、設計
A5	44	オプトエレクトロニクス	開発、設計
A6	64	富士ゼロックス	部品技術
A7	48	富士ゼロックス	部品技術
a1	59	ソニーマニュファクチャリング、富士通ゼネラル	開発、設計
a2	51	パナソニック	開発、設計
a3	39	基板製造会社	開発、設計
a4	68	岩崎通信機	開発、設計
a5	43	伊藤超電波	開発、設計
a6	66	アライドテレシス	開発、設計
a7	38	横川電機	開発、設計
a8	65	日本電気	開発、設計
a9	70	日本無線	開発、設計
a10	68	日本電気、NECメディカル	開発、設計
a11	62	パイオニア	開発購買、部品技術
a12	65	沖電気、カシオマイクロナクス	技術営業
a13	66	ソニー、デルタ電子	品質保証
a14	67	富士通アクセス	開発、設計
a15	68	ソニー	開発、設計
a16	70	兼松セミコン	技術営業
a17	68	日立製作所、アライドテレシス	品質保証
a18	65	シャープ、日本TI	開発、設計(半導体)
a19	61	三菱電機、ルネサス	開発、設計(半導体)
a20	68	セイコーインスツルメンツ	開発、設計(半導体)
a21	66	東芝	開発、設計(半導体)
a22	65	ソニー	開発、設計(半導体)
a23	63	設計代行会社	開発、設計
a24	65	ソニー	開発、設計
a25	59	日本TI	開発、設計(半導体)
a26	50	パイオニア	開発、設計
a27	44	キヤノン	開発、設計
a28	55	ソニーEMCS	開発、設計
a29	65	シャープ	開発、設計
a30	60	旭化成(半導体)	開発、設計(半導体)
a31	51	富士通ゼネラル	開発、設計(半導体)
a32	36	モリテックス	開発、設計
a32	63	セガ、ユニデン	購買